Docket# 3909 USSN:09/519,408 A.U. 2811

AC

Partial English Translation
of Japanese Patent Laying-Open No. 2000-44236

Title of the Invention

Product Having a Thin Film of Transparent Conductive
Oxide and Method of Manufacturing the Same

[Abstract]

[Object]

A novel transparent conductive material containing a reduced amount of  ${\rm In_2O_3}$ , which imposes a heavy burden on an environment of resources, readily prepared at a temperature around the room temperature, having a low resistance and an optical absorption end in the ultraviolet range, and highly transmissive with respect to blue color. There are also provided a method of preparing the same and an electrode formed of the same.

[Means for Solution]

There is provided a product whose base member has at least one surface having at least a portion provided with a film containing an amorphous oxide represented by a general formula:  $Zn_xM_yIn_zO_{(x+3y/2+3z/2)}$ , wherein M represents an element corresponding at least one of aluminum and gallium, a ratio of x/y is in a range of 0.2 to 12, and wherein a

tio of z/y is in a range of 0.4 to 1.4, or a film of the ove-mentioned amorphous oxide with positive ions ntroduced therein. There are also provided a method of anufacturing the product and an electrode formed of the product.

# Japanese Patent Office Patent Laying-Open Gazette

Patent Laying-Open No.

2000-44236

Date of Laying-Open:

February 15, 2000

International Class(es):

C01G 15/00 G02F 1/1343 H01B 5/14 13/00

(8 pages in all)

Title of the Invention:

Product Having a Thin Film

of Transparent Conductive

Oxide and Method of Manufacturing the Same

Patent Appln. No.

10-208948

Filing Date:

July 24, 1998

Inventor(s):

Kiyoshi MORITA et al.

Applicant(s):

HOYA Corporation

(transliterated, therefore
the spelling might be
incorrect)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-44236 (P2000-44236A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000.2.15)

(51) Int.Cl.7		識別記号	ΡÍ			テーマコード(参考)
C 0 1 G	15/00		C 0 1 G	15/00	В	2H092
G02F	1/1343	•	G 0 2 F	1/1343		5 G 3 O 7
H01B	5/14	•	H 0 1 B	5/14	Α	5 G 3 2 3
	13/00	503		13/00	503B	

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平10-208948 (71)出願人 000113263 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 (72)発明者 森田 清 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 (72)発明者 太田 裕道 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 (74)代理人 100092635 弁理士 塩澤 寿夫 (外1名)

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 透明導電性酸化物薄膜を有する物品及びその製造方法

# (57)【要約】

【課題】 資源環境負荷の高いIn 20sの含有量を低く抑えることができ、室温付近の温度で容易に作製することができ、低抵抗かつ光学吸収端が紫外域にあり、青色透過性に優れた新規な透明導電体材料、その製造方法及びこの材料を用いた電極を提供すること。

【解決手段】基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部に、一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>z</sub>O<sub>(x+3y/2+3z/2)</sub>(式中、Mはアルミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であり、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~1.4の範囲にある)で表される非晶質酸化物を含有する膜または上記非晶質酸化物に陽イオンを注入した膜を有する物品、この物品の製造方法及びこの物品からなる電極。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材の少なくとも一方の表面の少なくと も一部に、一般式ZnzMyInzO(x+3y/2+3z/2)(式中、Mは アルミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素 であり、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが 0.4~1.4の範囲にある)で表される非晶質酸化物を含有 する膜を有することを特徴とする物品。

【請求項2】 基材の少なくとも一方の表面の少なくと も一部に、一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>x</sub>O<sub>(x+3y/2+3z/2)</sub> (式中、Mは アルミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素 10 であり、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが 0.4~1.4の範囲にある)で表され、かつ陽イオンを注入 したものである非晶質酸化物を含有する膜を有すること を特徴とする物品。

【請求項3】 キャリア電子の量が1×10<sup>18</sup>~1×10<sup>22</sup>/c m³の範囲になるように、酸素欠損量d及び陽イオンの注 入量を選んだ請求項2記載の物品。

【請求項4】 比率x/(x+y+z)が0.5以上である請求 項1~3のいずれか1項に記載の物品。

【請求項5】 基材が高分子性基板、高分子性可撓性基 20 板またはガラス基板である、請求項1~4のいずれか一 項に記載の物品。

【請求項6】 基材がフィルム上またはシート上の透明 高分子からなる、請求項5に記載の物品。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項に記載の物 品からなる電極。

【請求項8】 導電層が均質な非晶質酸化物膜からなる 請求項7に記載の電極。

【請求項9】 基板と導電層との間に下地層を有する請 求項7または8に記載の電極。

【請求項10】 下地層がフィルター層、TFT層、EL層 半導体層及び絶縁層から成る群から選ばれる1または2以 上の層である請求項9記載の電極。

【請求項11】 液晶ディスプレイ、ELディスプレイま たは太陽電池に用いられる請求項8~10のいずれか1 項に記載の電極。

【請求項12】 請求項1に記載の物品の製造方法であ って、一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>z</sub>O<sub>(x+3y/2+3z/2)</sub> (式中、Mはアル ミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であ り、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~ 40 1.4の範囲にある)で表される酸化物をターゲットと し、基板温度を室温から300℃の範囲とし、かつ圧力を1 ×10<sup>-2</sup>[Pa]~10[Pa]の範囲として、スパッタリング法ま たはレーザーアブレーション法により、酸化物膜を形成 することを特徴とする方法。

【請求項13】 請求項2に記載の物品の製造方法であ って、一般式ZnxMyInzO(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアル ミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であ り、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~ 1.4の範囲にある)で表される酸化物をターゲットと

し、基板温度を室温から300℃の範囲とし、かつ圧力を1 ×10<sup>-2</sup>[Pa]~10[Pa]の範囲として、スパッタリング法ま たはレーザーアブレーション法により、酸化物膜を形成 し、次いで前記酸化物膜に陽イオンを注入することを特 徴とする方法。

【請求項14】 成膜後に10~300℃の範囲の温度で熱 処理及び/または還元処理を行う、請求項12または1 3に記載の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高い導電性と可 視、特に青色光透過性を有し、かつ作製が容易である非 晶質性酸化物を含む透明導電体膜を有する物品およびそ の製造方法に関する。さらに本発明は、本発明の物品か らなる電極に関する。

[0002]

【従来の技術】光透過型液晶パネルディスプレイは薄 型、軽量の表示装置として各種の電気製品に幅広く用い られている。特にパーソナルコンピュータやワードプロ セッサ等のOA機器への導入は活発であり、現在対角約10 インチ程度のノート型パソコンや、省スペースのデスク トップパソコン用のディスプレイとして益々需要が高ま っており、更に大面積化、多画素化、高精細化の方向で 改良が加えられている。

【0003】光透過型の液晶では透明電極が不可欠であ り、透明電極材料としては主にITOが使用されている。I TOは紫外域のほぼ全域で透明であり、電気抵抗率を1× 10-4Ωcm程度まで低減できるので、液晶ティスプ レイ等の透明電極材料として好適であった。近年は、高 精細化の要求に応えてITOのアモルファス相、いわゆ るアモルファスITOが使用されるようになってきてい る。アモルファスITOは結晶性のITOに比べてパタ ーニング性が良好なため、細い電極パターンをきれいに 切れるからである。電気抵抗率は結晶性ITOに比べて 増大してしまうが、液晶ティスプレイの主流を占めるT F T型の画素電極用には十分な抵抗値であるからであ る。また、ティスプレイを軽量化するためにプラスチッ ク基板が用いられる傾向にあり、室温成膜の可能なアモ ルファスITOが好適と考えられる。結晶性ITOの成 膜には200℃以上の温度を要するからである。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】アモルファスITOは その成分の90%以上がIn20sからなる。このため、 近年の液晶ディスプレイの普及に伴ってIn20sの価格 が2倍程度まで高騰して、原料コトスを大きくする要因 となっている。また、In20sは希少金属であって、あ と30年程度採掘を継続すると枯渇すると予測されてい る。このような理由から、In20gの含有量が低く、原 料コストが低く、資源環境負荷が低い材料が必要になり 50 つつある。

【0005】そこで本発明の目的は、資源環境負荷の高 いIn20sの含有量を低く抑えることができ、室温付近 の温度で容易に作製することができ、低抵抗かつ光学吸 収端が紫外域にあり、青色透過性に優れた新規な透明導 電体材料及びその製造方法、さらには、そのような透明 導電体材料を用いた電極を提供することにある。

【0006】本発明者らは、亜鉛-インジウム系酸化物 であって、所定量のアルミニウム又はガリウムを含む酸 化物が、室温付近の温度で容易に作製することができ、 低抵抗かつ光学吸収端が紫外域にあり、青色透過性に優 10 れていることを見いだして本発明を完成した。

【0007】尚、特開平7-235219号公報には、亜鉛-イ ンジウム系酸化物からなる透明導電膜が設けられた導電 性透明基材が開示されている。この透明導電膜は、主要 カチオン元素としてインジウム(In)および亜鉛(Z n) を含有する非晶質酸化物からなり、原子比 I n/ (In+Zn) が0.8~0.9の範囲内である。さら に、この酸化物は、第3元素として、アルミニウム、ガ リウム、アンチモンまたはゲルマニウムを含有するこ と、及びその含有量は、導電性の低下を抑制するため原 20 子比 (全第3元素) / (In+Zn+全第3元素) が 0. 2以下であることが記載されている。

【0008】この公報には、上記酸化物からなる透明導 電膜の吸収端についての記述は無く、光学特性について は光線透過率のみしか明らかにされていない。即ち、上 記透明導電膜が、どのような光線透過率スペクトルを有 するかは明らかでなく、低抵抗であり、光学吸収端が紫 外域にあり、さらに青色透過性に優れているかは不明で ある。

# [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の物品の第1の態 様は、基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部 に、一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>z</sub>O<sub>(x+3y/2+3z/2)</sub> (式中、Mはアルミ ニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であ り、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~ 1.4の範囲にある)で表される非晶質酸化物を含有する 膜を有することを特徴とする。本発明の物品の第2の態 様は、基材の少なくとも一方の表面の少なくとも一部 に、一般式ZnxMyInzO(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアルミ ニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であ り、比率x/yが0.2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~ 1.4の範囲にある)で表され、かつ陽イオンを注入した ものである非晶質酸化物を含有する膜を有することを特 徴とする。

【0010】さらに本発明は、上記本発明の物品からな る電極に関する。

【0011】本発明の第1の製造方法は、上記本発明の 第1の熊様の物品の製造方法であって、一般式ZnxMyInz O(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアルミニウム及びガリウム

2の範囲であり、比率z/yが0.4~1.4の範囲にある) で 表される酸化物をターゲットとし、基板温度を室温から 300℃の範囲とし、かつ圧力を1×10<sup>-2</sup>[Pa]~10[Pa]の範 囲として、スパッタリング法またはレーザーアブレーシ ョン法により、酸化物膜を形成することを特徴とする。 【0012】本発明の第2の製造方法は、上記本発明の 第2の態様の物品の製造方法であって、一般式ZnzMyInz O(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアルミニウム及びガリウム のうち少なくとも一つの元素であり、比率x/yが0.2~1 2の範囲であり、比率z/yが0.4~1.4の範囲にある)で 表される酸化物をターゲットとし、基板温度を室温から 300℃の範囲とし、かつ圧力を1×10<sup>-2</sup>[Pa]~10[Pa]の範 囲として、スパッタリング法またはレーザーアブレーシ ョン法により、酸化物膜を形成し、次いで前記酸化物膜 に陽イオンを注入することを特徴とする。

## [0013]

【発明の実施の態様】 本発明の第1の態様の物品 一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>z</sub>O<sub>(x+3y/2+3z/2)</sub>中、Mはアルミニウム及 びガリウムのいずれか単独であってもよいし、Mはアル ミニウム及びガリウムが共存してもよい。アルミニウム 及びガリウムが共存する場合、アルミニウムとガリウム の比率には特に制限はない。但し、アルミニウムの比率 が増えると結晶化温度が高くなる傾向がある。ガリウム の比率が増えると結晶化温度が低くなる傾向がある。

【OO14】比率 (x/y) は0.2以上、12以下の範囲で あり、x/yが0.2未満では原料コストが高くなる。x /yが12を超えると2n成分が大きくなりすぎて大気中 で化学的に不安定になる。好ましい比率 (x/y) は1 ~10の範囲であり、より好ましくは4~10の範囲で ある。比率 (z/y) は0. 4以上、1. 4以下の範囲 であり、z/yがO. 4未満ではIn₂O₃が不足し、電 気伝導性が低下する。 z / y が 1. 4 を超えるとG a 2 Oa成分が不足して青色領域の透明性が低下する。好ま しい比率 (z/y) は0.6以上1.4以下の範囲であ り、より好ましくは0.8以上1.2以下の範囲であ

【0015】さらに本発明の物品において、比率x/(x +y+z) が0.5以上であることが、原料コストを下げ、環 境負荷を低減するという観点から好ましい。比率x/(x 40 +y+z) は、好ましくは0.6~0.9の範囲である。さ らに本発明の物品が有する膜において、上記酸化物は、 実質的全量が非晶質であることが、透過率及び導電性の 点で好ましいが、透過率及び導電性を損なわない程度 に、結晶質の酸化物を含有することもできる。

【0016】本発明の酸化物の導電性は、伝導帯におけ るキャリア電子の量が所定の範囲にあるときに良好とな る。そのようなキャリア電子の量は、1×10<sup>18</sup>/cm <sup>3</sup>~1×10<sup>22</sup>/cm<sup>3</sup>の範囲である。また、好ましいキ ャリア電子の量は、1×10<sup>19</sup>/cm<sup>3</sup>~5×10<sup>21</sup>/ のうち少なくとも一つの元素であり、比率 $\mathbf{x}/\mathbf{y}$ が $\mathbf{0}.2\sim \mathbf{1}-50-\mathbf{c}$   $\mathbf{m}^3$ の範囲である。尚、キャリア電子の量は、例え

ば、ファンデアパウ法電気伝導率測定装置により測定す ることができる。

# 【0017】本発明の第2の態様の物品

本発明の第2の態様の物品において、一般式ZnxMyInzO (x+3y/2+3z/2)の式中、Zn、M、比率(x/y)及び比 率 (z/y) については、前記本発明の第1の態様の物 品と同様である。比率x/(x+y+z)及び非晶質であるこ とについても、前記本発明の第1の態様の物品の導電性 酸化物と同様である。

【0018】さらに、本発明の第2の態様の物品は、上 10 記一般式で表される酸化物に、陽イオンを注入したもの である。本発明の第2の態様の物品では、酸素欠損を導 入すること以外に、陽イオンを注入することによりキャ リア電子が伝導帯に注入されて、導電性を発現させるこ とができる。

【0019】本発明の第2の態様の物品が有する導電性 酸化物に注入される陽イオンは、一般式ZnxMyInzO (\*+3\*/2+3\*/2)で表される酸化物の結晶構造を破壊する ことなく、固溶できるものであれば特に制限はない。但 し、イオン半径の小さいイオンの方が結晶格子中に固溶 20 しやすい傾向があり、イオン半径が大きくなる程、結晶 構造を破壊し易くなる傾向がある。上記のような陽イオ ンとしては、例えば、H、Li、Be、B、C、Na、 Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、 Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, A g, Cd, In, Sn, Sb, Cs, Ba, La, C e, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, D y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, B 30 i を挙げることができる。

### 【0020】<u>本発明の電極</u>

本発明の電極は、上記本発明の第1または第2の態様の 物品を含むものである。本発明の電極における導電層の 膜厚は、電極に要求される光学的特性、伝導性及び用途 等を考慮して適宜決定できる。例えば、液晶パネル用電 極の場合には、下限は約30 n m であり、上限は約1 $\mu$ mである。但し、酸化物に含まれる元素の種類によって は、可視領域に一部吸収を有するものもあり、その場合 には、比較的薄い膜が好ましい。また、可視領域にほと 40 んどまたはまったく吸収を有さないものについては、膜 厚を厚くすることで、より高い伝導性を得ることができ る。

【0021】透明基板としては、ガラスや樹脂などの透 明な基体を挙げることができる。即ち、ガラス質・高分 子性等にかかわらず、あらゆる透明材料を基板として利 用することができる。また基板形態も平面基板、シー ト、フィルム等あらゆる形態に対応する。ガラス基板 は、液晶ディスプレイなどに多く用いられる。ガラス基 板には、ソーダ系ガラスと低アルカリガラスがあり、一 50 や絶縁体を挟み込む基本構造を有する。太陽電池は、半

般的にはソーダ系ガラスが広く用いられている。但し、 カラーディスプレイや高品質ディスプレイなどには低ア ルカリガラスが優れている。可視領域における透明性が 高く、平面性の優れたガラスを用いることが好ましい。 【0022】樹脂基板としては、例えば、ポリエステル 基板、PMMA基板等が挙げられる。樹脂基板は、ガラ ス基板に比べて、軽量であること、薄いこと、可撓性が あって形の自由度が高いことなどを生かした多くの用途 が検討されている。例えば、電子写真用フィルム、液晶 ディスプレイ、光メモリ、透明タブレントスイッチ、帯 電防止フィルム、熱線反射フィルム、面発熱フィルムな どである。液晶ディスプレイには、可視領域における透 明性が高いこと、平面性に優れることの他に、加工性、

【0023】また、本発明の電極は、前記透明基板上に 設けた下地層上に設けることもできる。下地層として は、カラーフィルター、TFT層、EL発光層、金属 層、半導体層及び絶縁体層などを挙げることができる。 また、下地層は2種以上を併設することもできる。

耐衝撃性、耐久性、組立プロセスへの適合性などを考慮

して用いることが好ましい。

【0024】本発明の電極は、種々の用途に利用するこ とができる。例えば、液晶ディスプレイ、ELディスプ レイ及び太陽電池等の電極として好適に用いることがで きる。液晶ディスプレイにはTFT型、STN型やMI M型など種々の型があるが、いずれの場合にも透明電極 にはさまれた液晶に電場を加え、液晶の配向方向を制御 して表示する原理を用いている。本発明の電極は、上記 透明電極として用いることができる。例えば、TFT型 のカラー液晶ディスプレイの構造は、バックライト、第 一の偏光板、TFT基板、液晶、カラーフィルター基板 及び第二の偏光板の6つの部分からなる。液晶の配向方 向を制御するためにTFT基板上とカラーフィルター基 板上に透明電極を形成する必要があるが、本発明の透明 電極は上述の方法によりTFT基板上にもカラーフィル ター基板上にも形成することができる。本発明の透明電 極は、透明性が高くかつ導電性も高いのでTFT基板上 またはカラーフィルター基板上に設ける透明電極として 最適である。

【0025】また、本発明の透明電極は、ELディスプ レイ用電極として用いることもできる。ELディスプレ イには分散型、ルモセン構造型や二重絶縁構造型などが あるが、いずれの場合にも透明電極と背面電極の間にE L発光層を挟み込む基本構造を有し、本発明の電極は、 上記の透明電極として最適である。

【0026】本発明の電極は、透明性及び導電性が高い ことから、太陽電池用電極としても優れている。太陽電 池は、pn接合型、ショットキーバリア型、ヘテロ接合 型、ヘテロフェイス接合型やpin型などに分類される が、いずれの場合にも透明電極と背面電極の間に半導体

導体界面の光起電力効果を利用して、光エネルギーを電 気に変換する素子であるので、なるべく広いスペクトル 範囲にわたって光を半導体界面に導くことが必要であ り、透明電極の透明性は高くなくてはならない。また、 太陽電池の透明電極は半導体界面に生成した光生成キャ リアを収集して端子に導き出す機能を持つので、光生成 キャリアをなるべく有効に収集するためには透明電極の 導電性が高くなくてはならない。本発明の透明電極は、 450 n m より短波長の光を含む、可視領域全域の広い スペクトル範囲にわたって光を半導体界面に導くことが 10 できる上に導電性が高いので太陽電池用の電極として優 れている。

# 【0027】<u>本発明の製造方法</u>

本発明の第1及び第2の製造方法は、それぞれ、上記本 発明の第1及び第2の態様の物品の製造方法である。本 発明の第1の製造方法では、一般式Zn<sub>x</sub>M<sub>y</sub>In<sub>z</sub>O

(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアルミニウム及びガリウムの うち少なくとも一つの元素であり、比率x/yが0.2~12 の範囲であり、比率z/yが0.4~1.4の範囲にある)で表 される酸化物をターゲットとして用いる。本発明の第2 20 の製造方法では、第1の製造方法と同様に、一般式ZnxM yInzO(x+3y/2+3z/2) (式中、Mはアルミニウム及びガリ ウムのうち少なくとも一つの元素であり、比率x/yが0. 2~12の範囲であり、比率z/yが0.4~1.4の範囲にあ る) で表される酸化物をターゲットを用いる。

【0028】本発明の製造方法では、形成される薄膜の 組成が、ターゲットの密度により変化することは殆どな い。但し、レーザーパルス照射によるターゲットのダメ ージを考慮すると、ターゲットとして用いる酸化物は、 相対密度が好ましくは40%以上であり、さらに好ましく は70%以上である。ターゲットとしては例えば、焼結体 を用いることができる。また、形成される薄膜の組成は ターゲットとのずれは少なく、多くても5%であることか ら、ターゲット組成は、所望の薄膜組成と同一とするこ とができる。但し、必要により、ターゲット組成を変更 することはできる。

【0029】ターゲットは、例えば、x/y>1の範囲で は、ZNの酸化物との混晶焼結体、あるいはZNの酸化物を 整数倍だけ含んだ、ホモロガスの焼結体を用いることが できる。

【0030】本発明の製造方法では、基板温度を室温か ら300℃の範囲とし、かつ1×10<sup>-2</sup>[Pa]~10[Pa]の圧力範 囲の酸素雰囲気あるいは酸素ラジカル雰囲気中で、スパ ッタリング法またはレーザーアブレーション法により、 酸化物膜を形成する。スパッタリング法及びレーザーア ブレーション法においても、基板温度を室温から300℃ の範囲とし、かつ圧力(酸素分圧)を1×10<sup>-2</sup>[Pa]~10 [Pa]の範囲とすることで、非晶質の酸化物膜を形成する ことができる。基板温度は、好ましくは0~150℃の 範囲であり、かつ圧力は、好ましくは0.01[Pa]~1 50

[Pa]の範囲である。

【0031】スパッタリング法は、常法により行うこと ができる。また、レーザーアブレーション法では、薄膜 形成装置内の酸素分圧の制御は、酸素分子を適当なリー クバルブ等から系内に導入することにより行うことがで きるが、特に、レーザーアブレーション装置内に設置し たラジカル銃により行うことが、膜中に含まれる酸素量 を制御しやすいとうい観点から適当である。尚、ラジカ ル銃とはrfプラズマにより酸素等のガスのラジカル種 を発生させ真空系内に導入する装置である。

【0032】本発明の製造方法のレーザーアブレーショ ン法に用いるレーザーとしては、紫外域から赤外域のい ずれの波長、すなわち0.19~11μm、望ましくは0.19~ 0.3μm が可能であり、連続発振又はパルス発振のいず れの方式を採用することができる。レーザー照射時のレ ーザー強度は、0.0001~1000J/cm<sup>2</sup>・パルス、望ましく は0.1~100J/cm<sup>2</sup>・パルスである。

【0033】第2の態様の製造方法においては、上記方 法により形成した酸化物膜に陽イオンを注入する。陽イ オンを注入することによりキャリア電子が伝導帯に注入 されて、導電性を発現させることができる。陽イオン注 入れるイオンは前述の通りである。

【0034】本発明の製造方法においては、例えば、タ ーゲットとしてIn:Ga:Zn=1:1:1の焼結体を用いた場合、  $6.2 \times 10^{-3} [\Omega cm]$ の薄膜を容易に得ることができる。こ の場合、高導電性の主因は非晶質物質にも関わらず移動 度が10以上と高い値を示すことによる。また、ターゲッ トとしてZn成分を増加させたホモロガスIGZO InGaO3(Zn 0) (m:2以上の整数)の焼結体を用いた場合、4.3×10<sup>-3</sup> 30 [Ωcm]の抵抗率を有する薄膜を容易に得ることができ る。この理由はキャリア濃度が指数関数的増大傾向を示 すのに対し、移動度がほとんど変化しないことに起因す

【0035】更に低抵抗化を望む場合は、成膜後に低温 (300℃以下が望ましい)でガス還元法あるいはイオン 注入法を用いることでキャリア密度を上げることによ り、導電性を向上させることができる。更にターゲット の組成を変える置換ドーピング効果を利用して、キャリ ア密度を向上してもよい。

[0036]

【発明の効果】本発明の物品は、材料中のIn2〇3含 有量が少ないので材料コストが低く、環境負荷が小さ く、かつ可視光透過率が85%以上であり、かつ吸収短波 長が385nmであることから、白黒画面でもカラー画面で も膜厚を厚くすることで低抵抗化を図ることが可能であ る。また、膜を構成する材料の結晶化温度が400℃以上 と高いため、通常の使用温度範囲では、安定な非晶質性 を維持し、抵抗率の変動がないという利点がある。安定 な酸化物であることから耐環境性に優れており、野外で 使用する太陽電池用の透明電極として利用できる。

10

【0037】また、室温程度の温度での成膜で還元・アニール操作なしに導電性を発現するので、生産効率も高く、装置も簡便で済み生産コストを低減することができる。

【0038】特に、本発明の物品は、優れた電気伝導性 と青色領域を含む可視光透過性を兼ね備えており、有用 な透明電極としてのポテンシャルを持つことから、ディ\* \*スプレイや太陽電池用の電極として利用することができる。また、成膜温度を室温付近とすることができるので、生産効率が高い。さらに、材料の結晶化温度は高く、耐環境性にも優れる。

[0039]

【実施例】本実施例の条件は以下のとおりである。

光源: KrFレーザー励起によるPLD(エネルギー密度4J/cm²)

ターゲットはIn:Ga:Zn=1:1:1の焼結体

QZ基板使用

ガス導入

 $0_2$  5-40CCM (Pt=7.9×10<sup>-2</sup>~1.4 [Pa])

酸素ラジカル 印加電力 0-150W

抵抗率

6.  $2 \times 10^{-3} [\Omega \text{ cm}]$ 

キャリア濃度

 $8.5 \times 10^{19} [/cm^3]$ 

移動度

15 [cm/Vs]

ターゲットはIn:Ga:Zn=1:1:4の焼結体 (ホモロガスInGaO₃(ZnO)』 m:整数

)

QZ、PMMA基板使用

ガス導入

 $0_2$  5-40CCM (Pt=7.9×10<sup>-2</sup>~1.4 [Pa])

抵抗率

 $4.3 \times 10^{-3} [\Omega cm]$ 

キャリア濃度

 $2.5 \times 10^{20} [/cm^3]$ 

移動度

5.8 [cm/Vs]

## 【0040】1. ターゲットの作成

In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、ZnOの各粉末を、含有金属の比率がそれぞれ1になるように秤量した。秤量した粉末を、遊星ボールミル装置で湿式混合。1000℃で5時間仮焼した後、再び遊星ボールミルで解砕処理した。この粉体を一軸加圧で直径20mmの円板状に成形の後CIPをかけた。大気下、1550℃で2時間焼成して焼結体を得た。XRDによりIn GaZnO<sub>4</sub>で表される酸化物が生成していることを確認した。

【0041】ホモロガス $InGaO_a(ZnO)$ 。の場合は、 $In_{2}O_3$ 、 $Ga_2O_3$ 、ZnOの各粉末を、含有金属の比率が1:1:m(m)は2以上の整数)となるように秤量した。秤量した粉末を、遊星ボールミル装置で湿式混合。1000でで5時間仮焼した後、再び遊星ボールミルで解砕処理した。この粉体を一軸加圧で直径20mmの円板状に成形の後CIPをかけた。大気下、1550で20で2時間焼成して焼結体を得た。XRDによりそれぞれのm値に対応した $InGaO_a(ZnO)$ 。で表される酸化物が生成していることを確認した。

【0042】2. 成膜

以下に実施例としてレーザーアブレーション法を用いる※

※成膜法を示す。

#### 実施例1

上で作成した焼結体のうち、In:Ga:Zn=1:1:1の焼結体の表面を研磨し、金属Inでインコネル製のホルダーに固定した。これを日本真空(株)製レーザーアブレーション装置に固定し、自転させている表面上にラムダフィジック社製KrFエキシマレーザー光を4J/cm²のエネルギー密30度、パルス間隔5Hzで照射し、プルームをたてた。チャンバー中の雰囲気は02ガスを15 - 25CCM流し、全圧を0.8-1.0[Pa]とした。ターゲットから30mm直上に10mm角で厚さ0.5mmの石英ガラス基板を設置し、膜厚が均等となるように自転させながら30分プルーム中に曝すことにより、約300nmの薄膜を得た。組成比は蛍光X線法により得た。膜が均一な非晶質であることはXRDより確認した(図1)。吸収端は試料の透過及び反射スペクトルから光学定数を計算することから求めた。電気特性はファンデアパウ法によるHall効果測定より求めた。

40 [0043]

【表1】

流量[CCM] (全圧[Pa])	組成比 (In/Ga)	組成比 (Zn/Ga)	抵抗率 [Ωcm]	キャリア密度 [/cm³]	移動度 [cm²/Vs]	吸収端 [nm]
15(0.6)	0.87	0.85	6.5 × 10 <sup>-3</sup>	8.3×10 <sup>19</sup>	11.6	403
20(0.8)	0.94	0.84	6.2 × 10 <sup>-3</sup>	8.5×10 <sup>19</sup>	11.9	383
25(1.0)	0.88	0.88	8.8 × 10 <sup>-3</sup>	4.8 × 10 <sup>19</sup>	14.9	382

【0044】実施例2

た。

実施例1と同条件で成膜基板に10mm角で厚さ1.0mmのアクリル基板を用いることにより、IGZOの非晶質薄膜を得 50

【表2】

[0045]

12

流量[CCM] (全圧[Pa])	組成比 (In/Ga)	組成比 (Zn/Ga)	抵抗率 [Ωcm]	キャリア密度 [/cm³]	移動度 [cm²/Vs]	吸収端 [nm]
20(0.8)	0.94	0.84	7.7×10 <sup>-3</sup>	8.5×10 <sup>19</sup>	9.5	375
25(1.0)	0.91	0.82	7.7 × 10 <sup>-3</sup>	7.3 × 10 <sup>13</sup>	11.1	387

【0046】実施例3

\*た。

 【0047】 【表3】

り酸素ラジカルを発生させ、全圧を0.2- 0.4[Pa]とし \*

流量[CCM] (全圧[Pa])	組成比 (In/Ga)	組成比 (Zn/Ga)	抵抗率 [Ωcm]	キャリア密度 [/cm³]	移動度 [cm²/Vs]
5(0.2)	0.91	0.82	1.7×10 <sup>-2</sup>	5.1 × 1019	7.1
10(0.4)	0.91	0.82	1.1×10 <sup>-2</sup>	7.3 × 10 <sup>19</sup>	7.7
20(0.8)	0.93	0.85	4.2×10 <sup>-2</sup>	1.3×10 <sup>19</sup>	11.0

## 【0048】実施例4

上で作成した焼結体のうち、In:Ga:Zn=1:1:4の焼結体の表面を研磨し、金属Inでインコネル製のホルダーに固定した。これを日本真空(株)製レーザーアブレーション装置に固定し、自転させている表面上にラムダフィジック社製KrFエキシマレーザー光を4J/cm<sup>2</sup>のエネルギー密度、パルス間隔5Hzで照射し、ブルームをたてた。チャンバー中の雰囲気は02ガスを15 - 25CCM流し、全圧を0.8-1.0[Pa]とした。ターゲットから 30mm直上に10mm角※

※で厚さ0.5mmの石英ガラス基板を設置し、膜厚が均等となるように自転させながら30分プルーム中に曝すことにより、約300nmの薄膜を得た。組成比は蛍光X線法により得た。膜が均一な非晶質であることはXRDより確認した。吸収端は試料の透過及び反射スペクトルから光学定20 数を計算することから求めた。電気特性はファンデアパウ法によるHall効果測定より求めた。

[0049]

## 【表4】

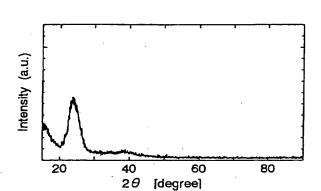
流量[CCM] (全圧[Pa])	組成比 (In/Ga)	組成比 (Zn/Ga)	抵抗率 [Ωcm]	キャリア密度 [/cm <sup>a</sup> ]	移動度 [cm²/Vs]	吸収端 [nm]
5(0.2)	0.93	0.88	4.3×10 <sup>-3</sup>	1.9×10 <sup>20</sup>	5.8	399
10(0.4)	0.94	0.85	4.5×10 <sup>-3</sup>	2.5×10 <sup>20</sup>	7.3	394
15(0.6)	0.93	0.82	5.7×10 <sup>-3</sup>	1.5×10 <sup>20</sup>	7.3	389
20(0.8)	0.95	0.85	7.6×10 <sup>-3</sup>	1.3×10 <sup>20</sup>	6.5	392
25(1.0)	0.92	0.84	8.8 × 10 <sup>-3</sup>	9.0×10 <sup>19</sup>	7.9	393

【図1】

#### 【図面の簡単な説明】

30 とを確認するXRDの結果。

【図1】 InGaZnO,で表される酸化物が生成しているこ



(8) 寺開 2 0 0 0 - 4 4 2 3 6 (P 2 0 0 0 - 4 4 2 3 6 A)

【手続補正書】

【提出日】平成10年10月2日(1998.10.

2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】

透明導電性酸化物薄膜を有する物品

及びその製造方法

フロントページの続き

(72)発明者 細野 秀雄

神奈川県横浜市長津田町4259 東京工業大

学応用セラミックス研究所内

(72)発明者 川副 博司

神奈川県横浜市長津田町4259 東京工業大

学応用セラミックス研究所内

Fターム(参考) 2H092 HA04 MA05 MA23 MA30 NA25

PA01

5G307 FA01 FA02 FB01 FC09 FC10 5G323 BA02 BB05 BB06 BC02 BC03